PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-159143

(43) Date of publication of application: 09.07.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number: 01-298255

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

16.11.1989

(72)Inventor: OSONO MITSURU

NODA KAZUHIRO

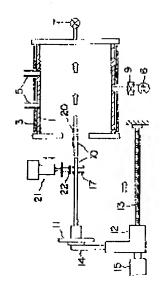
MORISAKO ISAMU

(54) PLASMA CLEANING DEVICE OF SUBSTRATE IN PRE-PROCESS OF WIRE **BONDING**

(57)Abstract:

PURPOSE: To acquire a device to remove impurity attaching to an electrode part of a substrate cleanly with good operativity before a wire bonding process by providing specified casing, electrode part, vacuum pump, mount part of a substrate, conveyor, delivery means and cover member.

CONSTITUTION: A device is provided with a casing 1 whereto plasma discharging gas is supplied, an electrode part 3 to produce plasma by applying a high frequency alternating voltage to the casing 1, a vacuum pump 6 to such gas inside the casing 1, a mount part 10 of a substrate 20 which goes in and out inside the casing 1 from an opening part which is opened to the casing driven by transfer means 12, 13, a conveyor 17 to



transfer the substrate 20 in a direction crossing with the mount part 10, and a delivery means 21 to deliver the substrate 20 to the conveyor 17 and the mount part 10 by reciprocating between the conveyor 17 and the mount part 10, and a cover member 11 to open and close the opening part by moving together with the mount part 10 behind the mount part 10.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-159143

®Int, CL 5

識別記号

广内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月9日

H 01 L 21/60

301 D 6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

国発明の名称

ワイヤポンディングの前工程における基板のブラズマクリーニング 装置

> 创持 頭 平1-298255

御出 頤 平1(1989)11月16日

砂発 明 者 大 圚 浀 1990発明 Œ 和 宏 個発 明 森 迫 勿出 顔 人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

1.発明の名称

ワイヤボンディングの前工程における基板の プラズマクリーニング装置

2.特許請求の範囲

プラズマ族電用ガスが供給されるケーシング と、このケーシングに高周被交流電圧を印加し てブラスマを発生させる電極郎と、このケーシ ングの内部のガスを吸引する真空ポンプと、移 動手段に駆動されて、このケーシングに関ロさ れた関ロ部から、このケーシングの内部に出入 する基仮の敬置部と、基板をこの敬聞部と交差 する方向に敗送するコンペヤと、このコンベヤ とこの戦武部の間を往復動して、このコンベヤ と観躍郎に基板を受け渡しする受け渡し手段と、 上記載図部の後方にあって、この職配部ととも に移動することにより、上記閉口部を開閉する 菱部材とを僻えていることを特徴とするワイヤ ポンディングの前工程における基板のアラズマ

クリーニング装置。

3.発明の詳細な疑明

(産業上の利用分野)

本発明はワイヤボンディングの前工程におけ る基板のブラズマクリーニング装置に関し、詳 しくは、基板に付着する不純物を不活性ガスに より作業性よく除去するための手段に関する。 (従来の技術)

半導体装置の製造工程において、基板に搭載 された半導体チップの電極と、基板の電極とを ワイヤで接続することが行われる。このような ワイヤボンディング工程において、基板の電極 に不純物が付着していると、ワイヤを電極にし っかりと接合させることはできない。この不純 物としては、作業者が恭仮を手で取り扱った場 合に付着する手脂、空気中に浮遊するガス化し たオイル、蜀獲遺師に自然形成される酸化膜、 空気中の放素やチッソなどのガス吸者膜等があ

ワイヤボンディングに失立って、このような

特期平3-159143(2)

のケーシングに関口された第日部から、このケ

ーシングの内部に出入する基板の截置部と、基

仮をこの戦置部と交差する方向に殴送するコン

ベヤと、このコンベヤとこの改置部の間を往復

動して、このコンベヤと載置部に基板を受け渡

しする受け渡し手段と、上記敬愛部の後方にあ

って、この敬徳郎とともに移動することにより、

上記別口部を開閉する登部材とから基板のプラ

ズマクリーニング猛選を構成している。

不純物を除去するための手段として、従来、超 音波洗浄が行われていた。超音波洗浄は、基板 を純水などのクリーニング液中に浸摘し、この クリーニング液に超音波を印加して、物理的に 不純物を除去する手段である。

(発明が解決しようとする誤題)

ところが超音波洗浄手設は、その後に熱風を 吹き付けるなどして基板を乾燥させねばならな いため、手間と特別を娶し、また乾燥させると、 クリーニング波がしみとなって基板表面に残存 しやすい等の問題があった。

そこで本発明は、従来手段の問題を解消でき る基板のクリーニング手段を提供することを目 的とする。

(課題を解決するための手段)

このために本発明は、プラズマ放電用ガスが 供給されるケーシングと、このケーシングに高 周波交流電圧を印刷してブラズマを発生させる 電極部と、このケーシングの内部のガスを吸引 する真空ポンプと、移動手段に驅動されて、こ

(作用)

上記憶成において、コンベヤにより機适され てきた基版は、受け渡し手段により載置部に搭 殺され、ケーシングの内部に収納される。次い で電極部に高周波交流電圧を印加することによ り、ケーシングの内部にはプラズマが発生し、 ガス分子やイオンが高速運動することにより、 基板表面に付着する不能物を除去する。除去が 終了すれば、載置部はケーシングから取り出さ れ、基板は載涩部からコンペヤへ受け渡されて、 次のウイヤポンディング工程へ厳送される。

(実施例)

次に、図面を参照しながら本発明の実施例を

第1図はプラズマクリーニング装置の平面図、 第2間は側面図、第3回は断而図である。 1 は 円筒形のガラス製ケーシングであり、その前端 面には関口部2が関口されている。このケーシ ング1の周面には、アルミ版製の電極部3が配 設されている。4はこの電極部3に高周波交流 電圧を印加する電源である。ケーシング1の上 部にはパイプ5が接続されており、このパイプ 5 からケーシング 1 内に、ブラズマ放電用ガス として、Arガスのような不活性ガスが供給さ れる。またケーシング1の下部には、ケーシン グ1内のガスを吸引するロータリー異空ポンプ 6が連結されており、またその後端面にはパル プーが接続されている。9は真空ポンプ6のパ ルブである。

10は上記開口部2の前部に配設されたアル ミ版から成る数置部であって、その後部には関 口部での登録材としが装着されている。登部材 」」は、ナット部12に立設されたブラケット | 」に支持されている。! 3はこのナット部1 2が録合する送りねじ、15はその駆動用モー タであり、モータ15が駆動すると、ナット部 12は送りねじ13に沿ってY方向に移動し、 酸遺跡し0は開口部2からケーシングLの内部 に出入する。また蓋部材しまは酸医部10と一 体的に移動し、関口部でを開閉する。すなわち 上記ナット部12と送りねじ13は、毗置部1 ○をY方向に往復移動させる移動手段を構成し ている。

」7、 | 8 は、萩夏部10を挟んで、この戦 **盗部10と交差する方向に配設されたコンベヤ** であって、基版20を上記載置部10の移動方 向であるY方向と交差するX方向に設送する。 19は恭張20を存止させるストッパーである。 2 しは基板20の受け渡し手段であって、コン ベヤー1と数置部10の間、及び酸置部10と コンベヤ18の間を×方向に往復動し、基板 2

持閒平3-159143 (3)

○を吸着パッド22に吸着して受け渡しする。 基板20はセラミック、ガラス、ガラスエボキ シなどにより形成されており、またその表面に は、銀パラジウム、金、捌などにより、電極部 が形成されている。

上記構成のクリーング装置は、ワイヤポンディングの前工程として基板をクリーニングするものであり、次に動作の説明を行う。

コンペヤー7により厳選されてきた整接20 は、ストッパー19に当って停止する。そとで 受け手段21はこの基板20を吸むしての を被置部10には 数する。ここれで き就置部10には 数する。ここれで き就置が 10には があまることに より、このピッチ送りに同期して、受けるとに おり、このピッチ送りに同期のことに おり、このピッチ送りに同期のことに おり、 20間部 10に移転することに がコンペヤ17と職置部 10に移転する して を扱20は数置部 10に1枚づつ場に とれて して を扱20は数置部 10に1枚づつ場に とれて して とれて とれて

このようにして多数枚の基板20が搭載され

ると、報道部 1 0 はケーシング 1 内に完全に進入し、 2 部材 1 1 は関口部 2 を 閉窓する (第 1 図 類線参照)。 次いで真空ボンブ 6 が作動し、ケーシング 1 内に残在されるとともに、ケーシング 1 内にA 「ガスが機給され、次で 電場り 3 による この時、A 「ガスの一部はイオン化し、A 「ガス分子や、イオン化し、A 「カス分子や、イオン化した ステーシング 1 内を 1 はイオン化し、 ス 電子 はケーシング 1 内を 1 で 3 に 付着する 不 地 物 を 絵 去 し、 除去された 不 そ で 3 に 付着する 不 地 物 を 絵 去 し、 除去された 不 そ で 3 に 付着する 不 地 物 を 於去し、 除去された 不 え で 3 に 付着する 不 地 物 を 於去し、 除去される。

このようにして不秘物を除去したならば、真空ボンプ 6 のパルプ 9 を閉じるとともに、パルプ 7 を開いてケーシング 1 内を常圧にもどす。次いで載置部 1 0 を先程と迷方向にピッチ送りに同期して、受け渡し手段 2 1 は 報置部 1 0 とコンベヤ 1 8 の間を往復し、次のワイヤギ 2 0をコンベヤ 1 8 に受け渡し、次のワイヤギ

ンディング工程へ搬送する。

以上のように本手段は、裁選部10をY方向にピッチ送りしてケーシング1内に出し入れしながら、基版20の載置部10への移転やこれからの取り卸しを行うようにしているので、作業性がきわめて良く、しかも載置部10の出し入れとともに、蓋部材11により間口部2を開閉できるので、運転管理も簡単等の利点を育する。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、プラズマ放電用ガスが供給されるケーシングと、このケーシングの内部の対性させる選絡部と、このケーシングの内部のガスを吸引する真空ボンプと、移動手段に駆動されて、このケーシングの内部に出るを振り口部を設定した。 基板をこの数置館と交流する方向に関節である 基板をこの数置館と交流する方向に関節である 基板をこの 歌記館と 大き できる ないべ とし 数型部に 存在を 動して、このコンペヤと 数型部に 存

4.図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すものであって、第1回はクリーニング装置の平面図、第2回は側面図、第3回は断面図、第4回は移載中の側面図である。

エ・・・ケーシング

2・・・閉口部

3 - - - 電話部

6・・・広空ポンプ

10 · · · 载置部

11・・・ 蓋部材

12. 13···移動手段

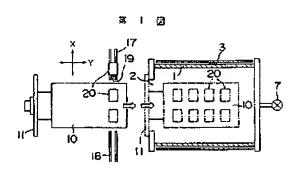
17.18・・・コンペヤ

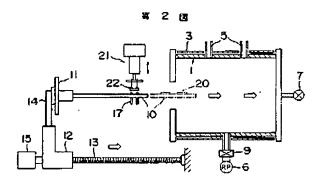
特閒平3-159143 (4)

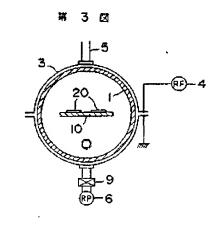
20・・・基板

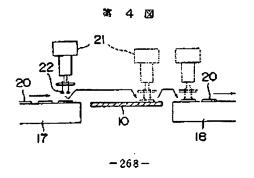
21・・・受け渡し手段

出願人 松下電器產業株式会社 化理人 弁理士 異數重拳 外1名









特開平3-159143

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成9年(1997)4月4日

【公開番号】特開平3-159143 【公開日】平成3年(1991)7月9日 【年通号数】公開特許公報3-1592 【出願番号】特願平1-298255 【国際特許分類第6版】

H01L 21/60 30

(FI)

H01L 21/60 301 D 8824-4E

手 続 補 正 書

平成 多年 小月 八日

特许万长官 股

1 事件の表示

平成1年第5節第898255号



2 株正をする書

事件との時故 特許問題人

E 方 大阪治門其市大学門真1006張地

8 代記人 〒571

住 所 大阪府門点市大字門直1408番地

以下司司基本教表企业内 (2

氏 名 (TB20) 赤冠士 地水 哲之

(高裕光 電器 05-8454-8471 XM的財産根センター)

4 権王の計算

張島書の勢許請求の範囲の掲 明集書の発明の赤細な脳関の網

5 海正の内容

(1) 明神書の特許論水の範囲の職を抑延のとおり施定する。

(2) 明細部の第3頁第16行~同連4頁第20行の「このために本発明は・・・

治ほされる。」を下花のとおり確定する。

「本売制は、プラズマ放電別のケーシングと、このケーシングの約日本の数価 に配置された基後の概要 話と、この報酬器とに無数を受け置す受け越し手段と、この経度部を制定ケーシングに対してピッチ込りする影響学像とを嵌え、このピッチ達りに同期して可と受り或し手段により基礎を高定数益額に関に監判させてを載することにより基礎を指定ケーシングの内部に収拾し、次いでこのケーシングの内部に対ける単位のブラズマクリーニングが映りしたならば、海定範疇等を先出と世方向へピッテ造りして到記ケーシングから引き出しりがら、このピッテ送りに関末して到記を整針との必須を受け致し手段により時に回収するようにしたものである。

上元焼成によれば、多強枚の基板を設置器に進せてケーシングの内部に送り込

ろ、作業性よく基準のプラズマクリーニングを行うことができる。 J

(2) 明確認の第4 資格を 9 行の『に受け走し、』を『は隔に受け並して四枚し、』 に補正する。

(4) 明旧事の第9 頁第1 1 行へ育業しり貞第7件の「似上就引した・・・ことができる。」を下配のとおり確定する。

「本発明によれば、多数枚の基準を徹底部に単に整列させて影解しながらケーシングに吸納でき、またケーシングの内部における長板のプラズマクリーニング が終了したれらば、基礎をケーシングから引き出しながら際に回収できるので、 基礎のプラズマクリーニングをきわめて作品はよく行うことができる。」

4#f)

特開平3-159143

2. 特許者すの利用

プラズマ放電用のケーシングと、このナーシングの時日発の可容に反次された 進程の技術策と、この前間第上に直接を受けますまけ前しらまと、この代表観念 前定ケーシングに対してビッチ造りするなの手段とを考え、このビッチはりに同 帰して加工長け適し子段により無路と前収が確認に続い張却させて発生すること により返拒を前窓ケーシングの内部に収拾し、次いて、のケーシングの内間に ける基礎のプラズマクリーニングが開了したからは、前辺報酬を完建と進た でパナチ炎りして前定ケーシングを向引き出しながら、このピッチのりに同盟して 生産型機関上の生産を受け着し手度により無い即位するようにしたことを特徴 とするフィヤゼンケィングの第三型における高速のプラズマクリーニング事務。